



Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
銀 河 半 導 體 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0527)

截 至 二 零 零 七 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月
之 中 期 業 績

本集團財務摘要

- 本集團營業額增加約13%至約人民幣177,364,000元(二零零六年：約人民幣157,275,000元)
- 本集團毛利減少約7%至約人民幣37,176,000元(二零零六年：約人民幣40,095,000元)
- 權益持有人應佔利潤增加至約為人民幣14,224,000元(二零零六年：約人民幣13,229,000元)
- 綜合資產淨值增至約人民幣230,746,000元(二零零六年：約人民幣221,813,000元)
- 每股盈利為約人民幣0.036元(二零零六年：約人民幣0.042元)
- 董事並不建議宣派截至二零零七年六月三十日止期間之中期股息

業績

銀河半導體控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，連同去年同期之數字比較如下：

簡明綜合收益表

截至二零零七年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零零七年	二零零六年
		人民幣千元	人民幣千元
	附註	(未經審核)	(未經審核)
營業額	3	177,364	157,275
銷售成本		(140,188)	(117,180)
毛利		37,176	40,095
其他經營收入		1,831	1,625
分銷成本		(4,720)	(4,165)
行政開支		(13,929)	(10,229)
其他經營成本		(368)	(106)
經營溢利		19,990	27,220
上市開支		—	(9,883)
須於五年內全數歸還之銀行貸款利息		(3,714)	(1,069)
除稅前溢利	4	16,276	16,268
稅項	5	(2,484)	(3,344)
期內利潤		13,792	12,924
應佔項目：			
本公司股權持有人		14,224	13,229
少數股東		(432)	(305)
期內純利		13,792	12,924
每股盈利			
—基本(人民幣)	7	0.036	0.042

簡明綜合資產負債表

於二零零七年六月三十日

		於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	115,088	84,301
預付土地租金—非即期部分		17,160	8,792
可供出售投資		162	162
遞延稅項資產		6,253	5,293
收購物業、廠房及設備之已付按金		949	4,406
預付土地租金之已付按金		—	7,873
		<hr/>	<hr/>
		139,612	110,827
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		122,448	121,489
預付土地租金—即期部分		407	133
應收貿易及其他款項	9	134,594	120,686
應收關連公司款項		6,195	8,579
銀行結餘及現金		55,613	33,045
		<hr/>	<hr/>
		319,257	283,932
		<hr/>	<hr/>

		於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
流動負債			
應付貿易及其他款項	10	75,199	83,952
應付關連公司款項		2,524	5,414
應付董事款項		—	9,900
應付稅項		8,000	8,680
銀行借貸	12	90,020	65,000
		<u>175,743</u>	<u>172,946</u>
流動資產淨值		<u>143,514</u>	<u>110,986</u>
資產總額減流動負債		283,126	221,813
非流動負債			
銀行借貸		<u>52,380</u>	—
資產淨值		<u><u>230,746</u></u>	<u><u>221,813</u></u>
資本及儲備			
繳入股本	13	4,080	4,080
儲備		<u>224,099</u>	<u>214,734</u>
本公司股權持有人應佔股權		228,179	218,814
少數股東權益		<u>2,567</u>	<u>2,999</u>
		<u><u>230,746</u></u>	<u><u>221,813</u></u>

簡明財務報表附註

1. 集團重組、編製基準及會計政策

截至二零零七年六月三十日止半年的該等未經審核綜合中期財務報表已根據香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務申報」編製。該等未經審核綜合中期財務報表應與截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

2. 會計政策

編製本綜合財務資料所採用之會計政策及編製基礎與截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策一致。

以下新訂準則、對準則的修訂和詮釋必須在截至二零零七年十二月三十一日止財政年度採用。

會計準則第1號（修訂）	財務報表的呈列：資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第8號	香港財務報告準則第2號的範疇
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第9號	重新評估內在衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第10號	中期財務報告及減值

採納此等新準則、準則修訂及詮釋對本集團的中期業績及財務狀況並無重大影響。

下列為與本集團相關、已發行但仍未於二零零七年生效之新準則及詮釋，此等新準則及詮釋並未被本集團提早採納：

香港財務報告準則第8號	經營分類
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第11號	財務準則第2號—集團及庫存股份交易

採納此等新準則及詮釋對本集團的賬目將不會有重大影響，亦不會令本集團的會計政策出現重大變動。

3. 營業額及分類資料

本集團僅從事製造及銷售電子產品並於中國經營業務，本集團所有可識別資產及負債均位於中國，因此並無呈列業務或地區分類。

4. 除稅前溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
除稅前溢利已扣除下列項目：		
董事酬金(包括退休福利計劃供款)	1,134	305
其他員工成本	15,612	13,675
退休福利計劃供款(董事除外)	665	539
	<hr/>	<hr/>
員工成本總計	17,411	14,519
	<hr/>	<hr/>
應收貿易款項減值虧損	1,010	1,314
預付土地租金攤銷	214	27
確認為開支之存貨成本	111,045	89,579
物業、廠房及設備之折舊	4,912	2,774
於收益表扣除的上市費用	—	9,883
出售物業、廠房及設備虧損	20	—
及扣除下列項目後：		
利息收入	188	16
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
稅項開支包括：		
中國企業所得稅	3,444	3,562
遞延稅項	(960)	(218)
	<hr/>	<hr/>
總計	2,484	3,344
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

截至二零零七年六月三十日止期間，並無為香港利得稅作出撥備(截至二零零六年六月三十日止期間：無)，原因是有關收入並非在香港產生或來自香港。

根據中國稅務規例，銀河電器及銀河半導體獲確認為高新技術公司，可享有15%的優惠稅率。截至二零零七年六月三十日止期間銀河科技並未獲地方稅務局為高新技術公司，因該公司的首個獲利年度尚未展開。銀河科技於截至二零零七年六月三十日止期間須按稅率24%繳稅。

根據中國相關法例及規例，於抵消所有承前結轉之未到期稅項虧損後，銀河電器及銀河半導體自其經營首個獲利年度開始首兩年獲豁免交納中國所得稅，於隨後三年可獲寬減一半中國企業所得稅。銀河電器及銀河半導體之稅務優惠已屆滿，銀河電器於二零零六年及二零零七年均須按稅率15%繳付所得稅，銀河半導體於二零零七年須按稅率15%繳付所得稅(二零零六年：7.5%)。

6. 中期股息

董事不建議派發截至二零零七年六月三十日止期間之中期股息(二零零六年六月三十日：無)。

7. 每股盈利

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
本公司權益持有人應佔溢利(人民幣千元)	14,224	13,229
已發行普通股數目(以千股計)	400,000	312,707
每股基本盈利(每股人民幣元)	0.036	0.042

截至二零零七年六月三十日止期間之每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利約人民幣14,224,000元(截至二零零六年六月三十日止期間：約人民幣13,229,000元)以及期內已發行股份加權平均股數400,000,000股(截至二零零六年六月三十日止期間：312,707,182股)計算。截至二零零六年六月三十日止期間之股份加權平均股數已就股份溢價撥充資本之影響及售股章程所詳述於集團重組之影響作出追溯調整。

由於期內並無潛在攤薄影響的普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

8. 物業、廠房及設備

截至二零零七年六月三十日止期間，本集團購置約人民幣35,723,000元之物業、廠房及設備(截至二零零六年六月三十日止期間：約人民幣11,556,000元)。

9. 應收貿易及其他款項

本集團一般給予貿易客戶90至120天之信貸期。

於各結算日應收貿易款項之帳齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至30天	59,711	55,694
31至60天	31,365	29,365
61至90天	16,656	14,663
91至120天	3,912	6,136
121天至180天	3,435	5,108
180天以上	6,575	838
	<hr/>	<hr/>
	121,654	111,804
其他應收款項	12,940	8,882
	<hr/>	<hr/>
	134,594	120,686
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

董事認為應收貿易及其他款項的帳面值與其公平值相等。

10. 應付貿易及其他款項

於各結算日應付貿易款項之帳齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至30天	25,673	20,602
31至60天	10,699	14,152
61至180天	13,157	22,436
180天以上	9,103	4,944
	<hr/>	<hr/>
	58,632	62,134
其他應付款項	16,567	21,818
	<hr/>	<hr/>
	75,199	83,952
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

應付貿易及其他款項主要包括貿易入貨之未償還款項及持續成本。

董事認為應付貿易款項的帳面值接近其公平值。

11. 經營租賃承擔

於二零零七年六月三十日，本集團根據不可撤銷經營租約就租賃設備及物業擁有之未來到期最低租金承擔約為人民幣104,000元(二零零六年六月三十日：約人民幣1,272,000元)。

12. 銀行借貸

截至二零零七年六月三十日止期間，本集團銀行借貸淨額增加約人民幣77,400,000元(截至二零零六年六月三十日止期間：約人民幣45,000,000元)，已抵押銀行借貸由樓宇及預付土地租金作抵押之金額為人民幣14,000,000元(截至二零零六年六月三十日止期間：人民幣45,000,000元)。

本公司於二零零七年三月與銀行及財務機構組成的銀團訂立一項協議(「融資協議」)，就此，本公司成功籌組1.2億港元(一項最多60,000,000港元之定期貸款及一項最多60,000,000港元之循環貸款)的銀團貸款，融資協議的屆滿日期為由融資協議定立日期起計滿36月當日，融資協議對本公司施加責任以確保(i)楊森茂先生及許小平先生須共同擁有(直接或間接)不少於本公司全部已發行有投票權股份的40%；及(ii)楊森茂先生須繼續出任本公司主席兼董事總經理及保持對本公司之管理控制權。該銀團借貸將用於本集團的一般資金應用及擴大集團產能之用。

13. 股本

		數額 港元 (未經審核)	數額 人民幣 (未經審核)
每股面值0.01港元之普通股	股份數目		
法定：			
於二零零六年十二月三十一日及 二零零七年六月三十日	2,000,000,000	20,000,000	20,400,000
已發行及繳足：			
於二零零六年十二月三十一日及 二零零七年六月三十日	400,000,000	4,000,000	4,080,000

14. 資本承擔

於二零零七年六月三十日，本集團就購置物業、廠房及設備有已訂約但未於財務報表撥備之資本開支約人民幣2,791,000元(二零零六年十二月三十一日：約人民幣8,864,000元)。

15. 資產抵押

於二零零七年六月三十日，本集團就取得銀行信貸額作為抵押予銀行的土地及樓宇資產約人民幣11,385,000元(二零零六年十二月三十一日：約人民幣18,225,000元)。

16. 資產負債表日後事項

截至本集團會計報表批准日，本集團無重大需要呈報的資產負債表日後事項。

管理層討論與分析

(1) 財務回顧

銀河半導體控股有限公司(「本公司」)連同其附屬子公司(統稱「本集團」)為中國主要的二極管製造商及中國最大的整流二極管製造商。本集團生產基地位於中國江蘇省常州市，其營運主要透過其五間中國附屬公司進行，分別為：常州銀河電器有限公司(「銀河電器」)、常州銀河半導體有限公司(「銀河半導體」)、常州銀河科技開發有限公司(「銀河科技」)、常州銀河高新電裝有限公司(「銀河高新電裝」)及常州銀河世紀微電子有限公司(「銀河微電子」)。銀河電器、銀河高新電裝及銀河微電子的主要業務為二極管的製造及銷售，銀河半導體及銀河科技的主要業務為晶圓的製造及銷售，銀河半導體及銀河科技所生產的晶圓主要用於銀河電器、銀河高新電裝及銀河微電子封裝各類二極管用途。

營業額

截至二零零七年六月三十日止期間，營業額約為人民幣177,364,000元，較上年同期營業額約為人民幣157,275,000元，增長約12.77%。

以下為本集團於截至二零零七年六月三十日止期間，按地區及產品類別劃分的營業額分析。

按地區劃分

	截至六月三十日止六個月				增加／變動比例	
	二零零七年		二零零六年		(減少)	
	人民幣		人民幣		人民幣	
	百萬元	%	百萬元	%	百萬元	%
	(未經審核)		(未經審核)			
中國(附註1)	157.18	88.62	131.01	83.30	26.17	19.98
韓國(附註2)	5.03	2.84	6.57	4.17	(1.54)	(23.44)
香港(附註2)	3.05	1.72	8.58	5.46	(5.53)	(64.45)
其他國家及地區 (附註3)	12.10	6.82	11.12	7.07	0.98	8.81
總計	<u>177.36</u>	<u>100.00</u>	<u>157.28</u>	<u>100.00</u>	<u>20.08</u>	<u>12.77</u>

附註：

1. 中國為本集團產品之主要市場。本集團利用自身品牌和產品品質優勢，於二零零七年六月三十日，本集團於中國有逾1,200名客戶。
2. 韓國和香港是本集團產品的主要海外市場。本集團將繼續通過參加於韓國及香港等海外地區舉行的展覽會以致力開拓商機。
3. 其他國家和地區包括泰國、台灣、美國、意大利、加拿大、德國、西班牙及法國。於該等國家和地區銷售的持續增長是由於本集團透過商業廣告及參加展覽會等渠道致力開拓其他海外市場所致。

按產品類別劃分的營業額

	截至六月三十日止六個月				增加／變動比例	
	二零零七年		二零零六年		(減少)	
	人民幣		人民幣		人民幣	
	百萬元	%	百萬元	%	百萬元	%
塑封二極管(附註1)	141.67	79.88	127.27	80.92	14.40	11.31
玻封二極管(附註2)	8.46	4.77	6.57	4.18	1.89	28.77
整流橋(附註3)	5.72	3.23	5.00	3.18	0.72	14.40
表面貼裝塑封二極管 (附註4)	21.45	12.09	18.40	11.70	3.05	16.58
其他(附註5)	0.06	0.03	0.04	0.02	0.02	50.00
合計	<u>177.36</u>	<u>100.00</u>	<u>157.28</u>	<u>100.00</u>	<u>20.08</u>	<u>12.77</u>

附註：

1. 塑封二極管為本集團之主要產品。於截至二零零七年六月三十日止期間，為滿足本集團客戶不斷增加的需求，本集團不斷擴充生產能力、調整其產品組合及增加產品類別，因而令銷售額有穩定的增長。
2. 於本期間，本集團繼續開發及生產玻封二極管以滿足客戶要求。因此，其銷售額及佔總銷售額比例均有所上升。
3. 隨著整流橋的生產擴大切合客戶要求，其銷售額略有增長。

4. 表面貼裝塑封二極管為本集團重點開發和發展的微型化二極管，於截至二零零七年六月三十日止期間，透過擴大客戶群，本集團在該產品銷售方面錄得較快增長。
5. 其他指向其他工廠收取的將單晶硅加工成晶圓的加工費。

銷售成本

於截至二零零七年六月三十日止期間的銷售成本佔營業額約79.04%，與截至二零零六年六月三十日期間約74.51%相比，上升約4.53%。主要由於本集團之主要原材料（即銅及硅片）的成本上升所致。

截至二零零七年六月三十日止期間，銅及硅片佔總銷售成本50%以上。銅及硅片之平均採購成本於二零零七年六月三十日止期間與二零零六年六月三十日止期間相比增加約11.43%及12.51%。

由於原材料成本如上文所論述有所增加，於截至二零零七年六月三十日止期間，本集團營業額增加12.77%，而銷售成本則增加19.63%。

毛利

本集團的毛利率於截至二零零七年六月三十日止期間約為20.96%，與截至二零零六年六月三十日止約25.49%相比略有下降。這是由於銷售成本上升的原故，因此本集團調整產品組合，致力生產和銷售高毛利產品以減少主要原材料（即銅及硅片）成本上升所帶來的影響。

其他經營收入

其他經營收入主要包括出售廢料和次品所產生的收入（二零零七年六月三十日：約人民幣1,327,000元；二零零六年六月三十日：約人民幣1,213,000元），利息收入（二零零七年六月三十日：約人民幣188,000元；二零零六年六月三十日：約人民幣16,000元）以及可供銷售投資所收取的股息（二零零七年六月三十日：無；二零零六年六月三十日：約人民幣384,000元）。

分銷成本

分銷成本主要包括銷售及分銷活動的佣金支出、銷售人員的工資及薪金與運輸成本。

分銷成本於截至二零零七年六月三十日止期間佔總營業額約2.66%，與截至二零零六年六月三十日止期間約2.65%相比大致持平。

行政開支

行政開支主要包括工資及薪金與福利開支、壞帳準備、辦公室設備折舊費用及應酬費。

行政開支於截至二零零七年六月三十日期間約為人民幣13,929,000元，與截至二零零六年六月三十日止期間約人民幣10,229,000元相比有所增加，主要原因為管理人員工資及福利之增加及其他一般行政費用增加。

截至二零零七年六月三十日止期間，為了增強集團管治，本集團的管理人數、工資及福利費用增加約人民幣1,781,000元。本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（「上市」）後，相關上市開支（包括法律及其他專業費用）增加約人民幣1,185,000元。由於本集團業務擴大，其他行政費所需費用亦相應增加約人民幣734,000元。

上市開支

於二零零六年六月三十日止期間之上市開支指上市所涉及為數約人民幣9,883,000元的一次性開支；此筆開支已自收益表扣除。

融資成本

融資成本指獲得銀行貸款的利息支出。

截至二零零七年六月三十日止期間的利息開支約為人民幣3,714,000元，截至二零零六年六月三十日止期間則約為人民幣1,069,000元。成本上升是由於為經營活動融資，截至二零零七年六月三十日止期間的平均銀行貸款與截至二零零六年六月三十日止期間比較有所增加。

稅項

實際稅率於二零零七年六月三十日之15.26%與二零零六年六月三十日之20.56%相比，有所減少。實際稅率之減少是主要由於截至二零零六年六月三十日止期間之上市費用所涉及約人民幣9,690,000元的一次性開支並沒有獲稅務抵扣。

本期間純利

由於以上論述的因素，純利率由截至二零零六年六月三十日止年度8.22%跌至截至二零零七年六月三十日止期間之7.78%。

流動資產淨額

隨著本集團的資本架構的完善及經營現金流量增加，本集團於二零零七年六月三十日的流動資產淨額為人民幣143,514,000元（二零零六年十二月三十一日：約人民幣110,986,000元）。

流動資金及融資

憑藉上市所得款項淨額約70,000,000港元以及二零零七年所獲得的銀團借貸總額為120,000,000港元，於二零零七年六月三十日及二零零六年十二月三十一日，銀行存款餘額分別達人民幣55,613,000元及人民幣33,045,000元。

於二零零七年六月三十日，本集團的總借貸約為人民幣142,400,000元，較二零零六年十二月三十一日增加約人民幣77,400,000元。當中借貸金額人民幣90,020,000元為1年內到期之短期銀行借款，而借貸金額人民幣52,380,000元為1年以上到期之長期借款。

本集團主要透過業務所產生的穩健經常現金流償還債項。本集團於二零零七年六月三十日的資產負債比率增至49.71%，而於二零零六年十二月三十一日的資產負債比率約為43.81%。該比例乃根據本集團的總負債除以總資產計算。

於二零零七年六月三十日，本集團的借貸以人民幣及港元結算。本集團的收入約九成以人民幣結算，另約一成以港幣及美元結算。於二零零七年六月三十日，本集團的借貸為定息及浮息借貸，分別達人民幣26,000,000元及人民幣116,400,000元。

本公司於二零零七年三月與銀行及財務機構組成的銀團訂立一項協議（「融資協議」），就此，本公司成功籌組1.2億港元（一項最多60,000,000港元之定期貸款及一項最多60,000,000港元之循環貸款）的銀團貸款，融資協議的屆滿日期為由融資協議訂立日期起計滿36月當日，融資協議對本公司施加責任以確保(i)楊森茂先生及許小平先生須共同擁有（直接或間接）不少於本公司全部已發行有投票權股份的40%；及(ii)楊森茂先生須繼續出任本公司主席兼董事總經理及保持對本公司之管理控制權。由於人民幣於二零零六年升值，董事會認為以港元計算的銀團貸款將於二零零七年有利於本集團。

於截至二零零七年六月三十日止期間及截至本報告日期，本集團並無採用任何貨幣對沖措施，此乃由於董事會認為任何貨幣對沖措施的成本會高於貨幣波動產生的成本之潛在風險。

本集團的整體財務及資金政策旨在控制個別交易的外匯波動風險及利率波動風險。

資產抵押

於二零零七年六月三十日，本集團已抵押之土地及樓宇賬面淨值約人民幣11,385,000元(二零零六年十二月三十一日：約人民幣18,225,000元)的資產，作為本集團所獲銀行信貸的抵押。

或然負債

截至二零零七年六月三十日及二零零六年六月三十日期間，本集團並無任何重大或然負債。

僱員

於二零零七年六月三十日，本集團在香港及中國約有2,400名全職僱員，包括約2,000名由勞務公司提供的工人，負責管理、行政及生產工作。期內，有關僱員成本(包括董事酬金)約為人民幣17,411,000(二零零六年六月三十日：約人民幣14,519,000元)。本集團確保僱員的薪酬待遇具吸引力，並根據本集團薪酬政策的一般準則按僱員的表現發放花紅。

上市所得資金應用

本公司股份於二零零六年六月九日在聯交所掛牌上市，發售股份所得款項，扣除有關上市成本費用後淨額為港幣70,000,000元。

截至二零零七年六月三十日止期間，該筆款項已用作為購買二極管生產機器約人民幣46,300,000元、興建生產廠房等建築物約人民幣1,800,000元、支付土地租金預付款約人民幣8,700,000元、收購 Seven Rainbows Limited 及其股東貸款約人民幣13,200,000元。

(2) 業務回顧

二零零七年財政年度上半年，本集團業務持續穩定增長。於截至二零零七年六月三十日期間，本集團的營業額約為人民幣177,364,000元，較去年同期增長約12.77%；毛利率約20.96%，較去年同期下跌4.53%；權益持有人應佔利潤約為人民幣14,224,000元，較去年同期增長7.52%。本集團於今年三月在香港成功籌集1.2億港元銀團貸款，進一步加強了本集團之財務狀況，並提供更多資源，以鞏固本集團在中國二極管市場的領先地位。

期內，本集團主要收入之來源仍是塑封二極管於中國市場的銷售。於截至二零零七年六月三十日止期間，各類二極管於中國市場及塑封二極管的銷售額分別約為人民幣157,190,000元和141,668,000元，佔總營業額約88.63%和79.87%。

為提高產能及改善生產效率，本集團的生產和設備提升項目於期內如期進行，並達到了擴大產能的效果。於二零零六年由本公司之全資附屬公司 Sun Light Planet Limited 收購之常州銀河高新電裝有限公司主力生產塑封二極管，其生產線已正常生產，並實現銷售和盈利。於二零零六年十月由本公司之間接全資附屬公司盈冠有限公司投資成立的常州銀河世紀微電子有限公司，期內開發的微型表面貼裝器件已於六月份試產成功，預期下半年將達到每月3,000萬支的產能，進一步提升本集團二極管的產能、技術水平和盈利能力。

於二零零七年七月，盈冠有限公司與泰州市高港科技創業園開發投資有限責任公司訂立一份協議。本公司將通過收購位於中國江蘇省泰州市高港科技創業園區內一塊50畝地塊及其附屬建築物，以興建半導體器件生產線和相關設施，主力生產塑封二極管，以進一步擴大本集團二極管的生產規模，提高市場佔有率。

(3) 展望

董事認為，二零零七年下半年世界經濟將持續增長，而中國經濟亦會繼續在快速軌道上運行。隨著家用電器、電子照明、計算機及外部設備等製造業的不斷發展，對半導體二極管之需求亦相繼提升，預計二零零七年下半年本集團之產品銷售將穩步增長。此外，本集團於下半年將著力通過以下幾方面的努力來促進本公司持續快速發展，亦為股東爭取理想的回報。

- 用足產能，盡量滿足客戶對產品不斷增長之需求。
- 密切關注市場變化，不斷拓展毛利較高之產品，務求擴大高毛利產品之市場份額。
- 致力於技術革新和工藝改進，籍此提升產品品質及降低成本。
- 做好常州銀河世紀微電子有限公司一塊面積為40,049平方米地塊的規劃和建設，務求加快微型表面貼裝器件新產品的擴產進程。
- 推進泰州二極管生產項目，加快其基礎建設和塑封二極管生產線的安裝、調試和投產。

企業管治

本公司一直致力建立及維持嚴謹的企業管治指引及程序。本公司的企業管治原則著重以董事會推行有效的內部監控以及提高透明度及向全體股東的問責性。董事會有九名成員，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會將繼續不時檢討其指引，使本集團的企業管治指引達致國際認可最佳指引的水平。

董事遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10的標準守則，並已向全體董事作出具體查詢，彼等已確認遵守標準守則的規定。

遵守企業管治常規守則

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司一直遵守上市規則附錄14的企業管治常規守則所載之守則條文。

其他資料

薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄14規定成立薪酬委員會，成員包括楊森茂先生、黃慧玲女士、倪同木先生及束明定先生。

中期股息

董事並不建議宣派截至二零零七年六月三十日止六個月中期股息。

購買、出售或贖回股份

本公司於期內並無贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於期內亦無購買或出售任何股份。

購股權計劃

截至二零零七年六月三十日止期間，並無根據本公司運作之購股權計劃授出任何購股權，期內亦無任何尚未行使購股權。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

於中期報告期間，本集團並無重大收購及出售附屬公司及聯營公司。

於聯交所網頁刊登資料

載有一切上市規則定之資料之本公司中期報告將於稍後時間寄發予本公司股東及分別登載於聯交所(www.hkex.com.hk)及本公司(www.galaxycn.com)之網頁。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，審核委員會成員包括黃慧玲女士、倪同木先生及束明定先生。審核委員會已與本集團一同討論並審閱了截至二零零七年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及中期報告，並就內部監控及財務申報等事宜進行了討論。

致謝

本人謹向本集團股東、商業夥伴、董事和忠誠勤奮之員工致以衷心感謝。

承董事會命
銀河半導體控股有限公司
主席
楊森茂

香港，二零零七年九月五日

於本公佈刊發日期，執行董事為楊森茂先生、岳廉先生及許小平先生；非執行董事為孟全大先生、蕭傑先生及董仁涵先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、倪同木先生及束明定先生。